



HPI6FGR4は、縦型可視光カット樹脂モールドタイプの超高速応答、高出力のシリコンPIN形フォトダイオードです。薄型、小型で実装が容易です。

The HPI6FGR4 is a high-output, high-speed silicon photodiode mounted in a side-viewing plastic package with visible light cut filter. This photodiode is both compact and easy to mount.

▶ 特長 FEATURES

- 小型可視光カット樹脂モールドタイプ
Compact visible ray cut of mold type
- 高速応答
High-speed response

▶ 用途 APPLICATIONS

光伝送、リモコン
Optical transmissions, Optical receiver modules

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V_R	35	V
許容損失 Power dissipation	P_D	150	mW
動作温度 Operating temp.	$T_{opr.}$	-30~+70	°C
保存温度 Storage temp.	$T_{stg.}$	-40~+80	°C
半田付温度 Soldering temp. *1	$T_{sol.}$	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で $t=5$ s
For MAX. 5 seconds at the position of 2mm from the resin edge

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
短絡電流 Short circuit current	I_{sc}	$E_v=1,000Lx$ *2	—	24	—	μA
暗電流 Dark current	I_d	$V_R=10V$	—	—	100	nA
分光感度 Spectral sensitivity	λ	—	880~1050			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ_p	—	—	1000	—	nm
半値角 Half angle	$\Delta \theta$	—	—	± 40	—	deg

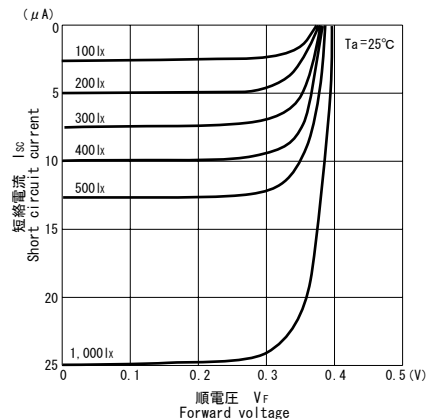
*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

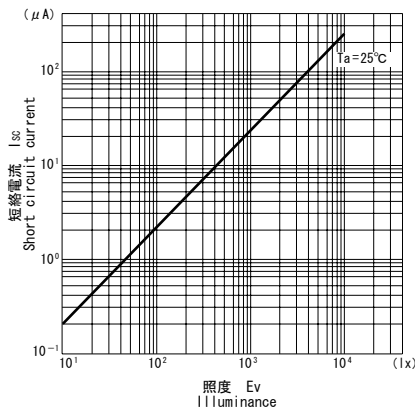
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

PINフォトダイオード PIN PHOTODIODES

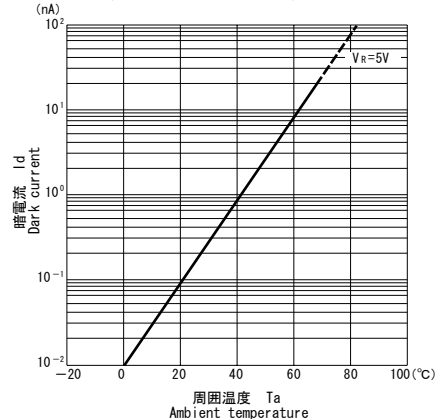
■ 短絡電流/順電圧特性 I_{sc}/V_F



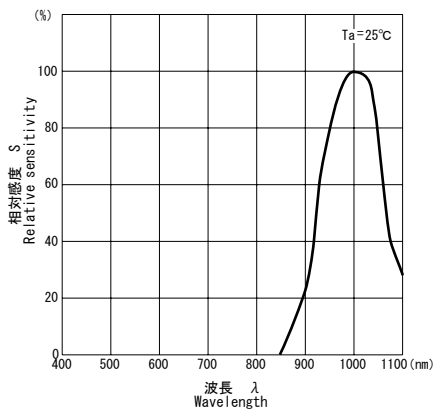
■ 短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v



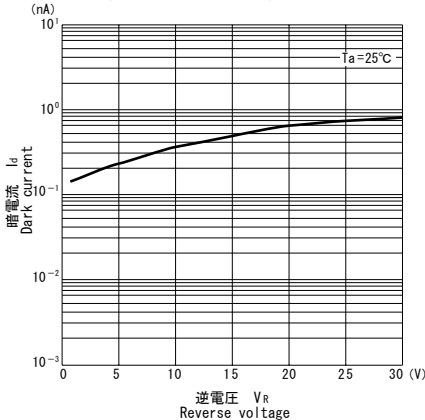
■ 暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



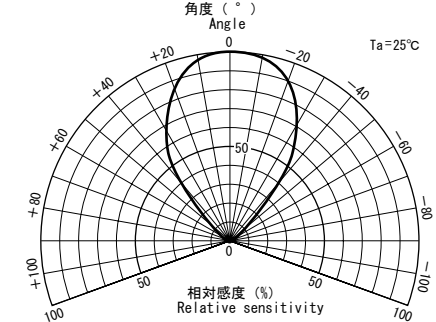
■ 分光感度特性



■ 暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■ 指向特性



本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

